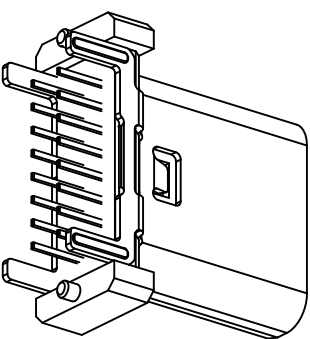
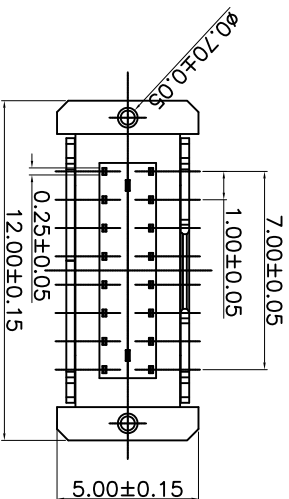
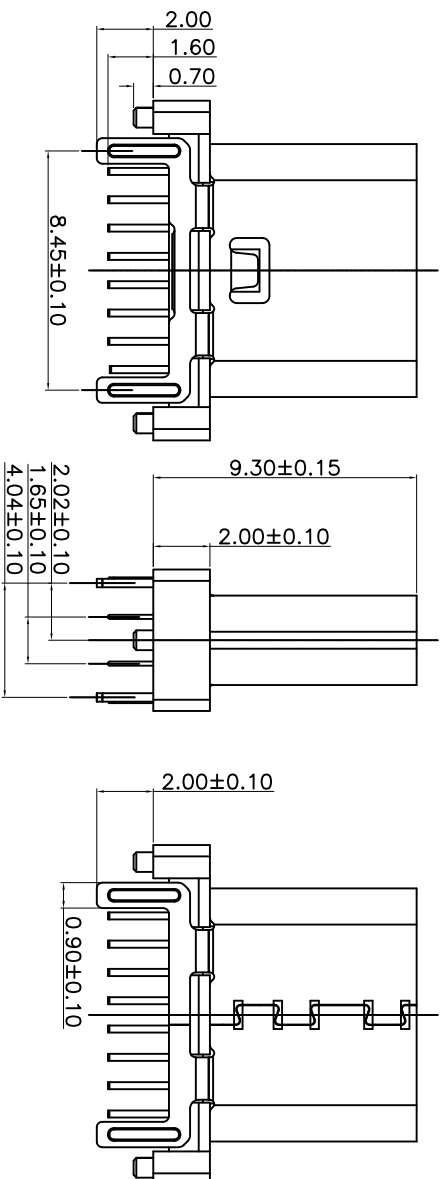
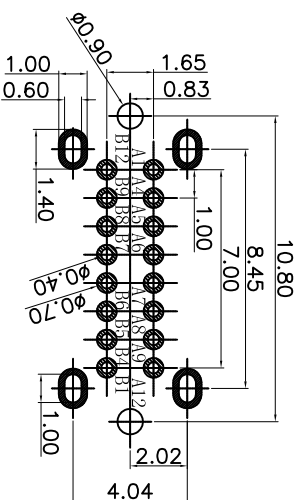
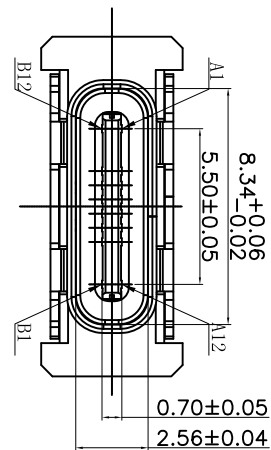




7	8	9	10
MAPX	MODIFICATION		DATE

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLI OHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀:FINISH

1. 端子: 接触点镀金10"MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN

2. 外壳: 镀镍 $80\mu\text{MIN}$ (盐雾 48H)
五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到 95% 以上。
六、SMT回流焊 (峰值 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

- 七、工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为 $5\pm 1\%$ 盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBUS1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBUS2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

BOM			
序号	名称	料号	用量
1	外壳	1	Type:立插 外壳 SUS304 T=0.3mm
2	Molding 3	1	Type:立插 DIP 18P1N Molding CT025 ICP黑色 半成品
2.1	Molding 1	1	Type:立插 DIP 18P1N Molding A CT025 ICP黑色
2.2	Molding 2	1	Type:立插 DIP 18P1N Molding B CT025 ICP黑色
2.3	卡勾	1	Type:立插 16P1N 卡勾 SUS301 T=0.15mm

深圳市精拓金电子有限公司

产品图									
PRODUCT CHART DWG									
公差一览表									
TOLERANCE LISTES OTHERWISE									
X.	±0.20	X.	±5°						
.X.	±0.15	X.	±2°						
.XX	±0.08	.XX	±1.°						
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°						
单位				制图料号					
UNIT		MM		DRAWING		PRODUCT PART NO		918-648K2027E30101	
比例		1:1		审核		产品名称		TYPE: C3.1母座9.3直立无弹四脚	
SCALE				CHD		PRODUCT NO		有柱双排DIP/LCP黑胶16Pin/J	
日期		2016-09-09		核准		角法		版本	
DATE				AFD		VIEW		VER	
				黄国荣				AO	

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1